

To the next level Solutions !!

# 半導体業界向け「特殊コンパウンド技術」

熱可塑性樹脂成型物の機能性強化で、お悩みごとはありませんか？  
皆様が抱える課題を、開発から量産まで伴走型で解決させていただきます！

